

## FDV302P Digital FET, P-Channel

### General Description

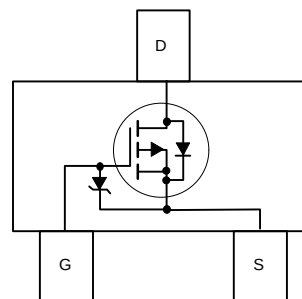
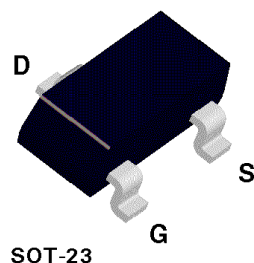
This P-Channel logic level enhancement mode field effect transistor is produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology. This very high density process is especially tailored to minimize on-state resistance. This device has been designed especially for low voltage applications as a replacement for digital transistors. Since bias resistors are not required, this one P-channel FET can replace several digital transistors with different bias resistors such as the DTCx and DCDx series.

### Features

- -25 V, -0.12 A continuous, -0.5 A Peak.  
 $R_{DS(ON)} = 13 \Omega @ V_{GS} = -2.7 V$   
 $R_{DS(ON)} = 10 \Omega @ V_{GS} = -4.5 V.$
- Very low level gate drive requirements allowing direct operation in 3V circuits.  $V_{GS(th)} < 1.5V.$
- Gate-Source Zener for ESD ruggedness. >6kV Human Body Model
- Compact industry standard SOT-23 surface mount package.
- Replace many PNP digital transistors (DTCx and DCDx) with one DMOS FET.



Mark:302



### Absolute Maximum Ratings $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

| Symbol         | Parameter                                                                       | FDV302P    | Units            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| $V_{DSS}$      | Drain-Source Voltage                                                            | -25        | V                |
| $V_{GSS}$      | Gate-Source Voltage                                                             | -8         | V                |
| $I_D$          | Drain Current                                                                   | -0.12      | A                |
|                |                                                                                 | -0.5       |                  |
| $P_D$          | Maximum Power Dissipation                                                       | 0.35       | W                |
| $T_J, T_{STG}$ | Operating and Storage Temperature Range                                         | -55 to 150 | $^\circ\text{C}$ |
| ESD            | Electrostatic Discharge Rating MIL-STD-883D Human Body Model (100pf / 1500 Ohm) | 6.0        | kV               |

### THERMAL CHARACTERISTICS

|                 |                                         |     |                    |
|-----------------|-----------------------------------------|-----|--------------------|
| $R_{\theta JA}$ | Thermal Resistance, Junction-to-Ambient | 357 | $^\circ\text{C/W}$ |
|-----------------|-----------------------------------------|-----|--------------------|

## Electrical Characteristics (T<sub>A</sub> = 25 °C unless otherwise noted )

| Symbol                                                 | Parameter                                             | Conditions                                                                                            | Min   | Typ   | Max  | Units   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|---------|
| OFF CHARACTERISTICS                                    |                                                       |                                                                                                       |       |       |      |         |
| BV <sub>DSS</sub>                                      | Drain-Source Breakdown Voltage                        | V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>D</sub> = -250 μA                                                       | -25   |       |      | V       |
| ΔBV <sub>DSS</sub> /ΔT <sub>J</sub>                    | Breakdown Voltage Temp. Coefficient                   | I <sub>D</sub> = -250 μA, Referenced to 25 °C                                                         |       | -20   |      | mV / °C |
| I <sub>DSS</sub>                                       | Zero Gate Voltage Drain Current                       | V <sub>DS</sub> = -20 V, V <sub>GS</sub> = 0 V                                                        |       |       | -1   | μA      |
|                                                        |                                                       | T <sub>J</sub> = 55°C                                                                                 |       |       | -10  | μA      |
| I <sub>GSS</sub>                                       | Gate - Body Leakage Current                           | V <sub>GS</sub> = -8 V, V <sub>DS</sub> = 0 V                                                         |       |       | -100 | nA      |
| ON CHARACTERISTICS (Note)                              |                                                       |                                                                                                       |       |       |      |         |
| ΔV <sub>GS(th)</sub> /ΔT <sub>J</sub>                  | Gate Threshold Voltage Temp. Coefficient              | I <sub>D</sub> = -250 μA, Referenced to 25 °C                                                         |       | 1.9   |      | mV / °C |
| V <sub>GS(th)</sub>                                    | Gate Threshold Voltage                                | V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = -250 μA                                          | -0.65 | -1    | -1.5 | V       |
| R <sub>DS(ON)</sub>                                    | Static Drain-Source On-Resistance                     | V <sub>GS</sub> = -2.7 V, I <sub>D</sub> = -0.05 A                                                    |       | 10.6  | 13   | Ω       |
|                                                        |                                                       | V <sub>GS</sub> = -4.5 V, I <sub>D</sub> = -0.2 A                                                     |       | 7.9   | 10   |         |
|                                                        |                                                       | T <sub>J</sub> =125°C                                                                                 |       | 12    | 18   |         |
| I <sub>D(ON)</sub>                                     | On-State Drain Current                                | V <sub>GS</sub> = -2.7 V, V <sub>DS</sub> = -5 V                                                      | -0.05 |       |      | A       |
| g <sub>FS</sub>                                        | Forward Transconductance                              | V <sub>DS</sub> = -5 V, I <sub>D</sub> = -0.2 A                                                       |       | 0.135 |      | S       |
| DYNAMIC CHARACTERISTICS                                |                                                       |                                                                                                       |       |       |      |         |
| C <sub>iss</sub>                                       | Input Capacitance                                     | V <sub>DS</sub> = -10 V, V <sub>GS</sub> = 0 V,<br>f = 1.0 MHz                                        |       | 11    |      | pF      |
| C <sub>oss</sub>                                       | Output Capacitance                                    |                                                                                                       |       | 7     |      | pF      |
| C <sub>rss</sub>                                       | Reverse Transfer Capacitance                          |                                                                                                       |       | 1.4   |      | pF      |
| SWITCHING CHARACTERISTICS (Note)                       |                                                       |                                                                                                       |       |       |      |         |
| t <sub>D(on)</sub>                                     | Turn - On Delay Time                                  | V <sub>DD</sub> = -6 V, I <sub>D</sub> = -0.2 A,<br>V <sub>GS</sub> = -4.5 V, R <sub>GEN</sub> = 50 Ω |       | 5     | 12   | ns      |
| t <sub>r</sub>                                         | Turn - On Rise Time                                   |                                                                                                       |       | 8     | 16   | ns      |
| t <sub>D(off)</sub>                                    | Turn - Off Delay Time                                 |                                                                                                       |       | 9     | 18   | ns      |
| t <sub>f</sub>                                         | Turn - Off Fall Time                                  |                                                                                                       |       | 5     | 10   | ns      |
| Q <sub>g</sub>                                         | Total Gate Charge                                     | V <sub>DS</sub> = -5 V, I <sub>D</sub> = -0.2 A,<br>V <sub>GS</sub> = -4.5 V                          |       | 0.22  | 0.31 | nC      |
| Q <sub>gs</sub>                                        | Gate-Source Charge                                    |                                                                                                       |       | 0.11  |      | nC      |
| Q <sub>gd</sub>                                        | Gate-Drain Charge                                     |                                                                                                       |       | 0.04  |      | nC      |
| DRAIN-SOURCE DIODE CHARACTERISTICS AND MAXIMUM RATINGS |                                                       |                                                                                                       |       |       |      |         |
| I <sub>S</sub>                                         | Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current |                                                                                                       |       |       | -0.2 | A       |
| V <sub>SD</sub>                                        | Drain-Source Diode Forward Voltage                    | V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>S</sub> = -0.2 A (Note)                                                 |       | -1    | -1.5 | V       |

Note:

Pulse Test: Pulse Width ≤ 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.

## Typical Electrical Characteristics

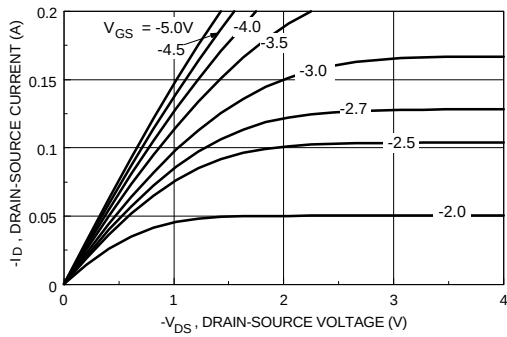


Figure 1. On-Region Characteristics.

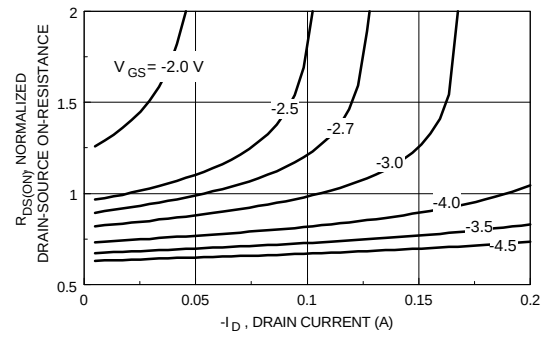


Figure 2. On-Resistance Variation with Drain Current and Gate Voltage.

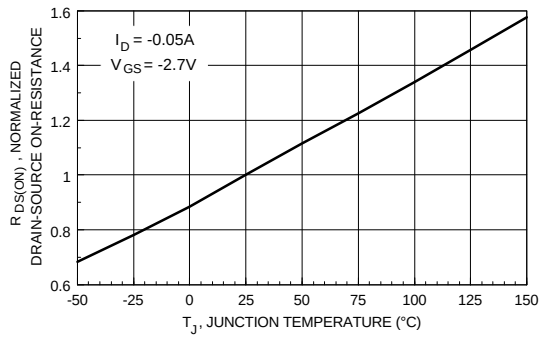


Figure 3. On-Resistance Variation with Temperature.

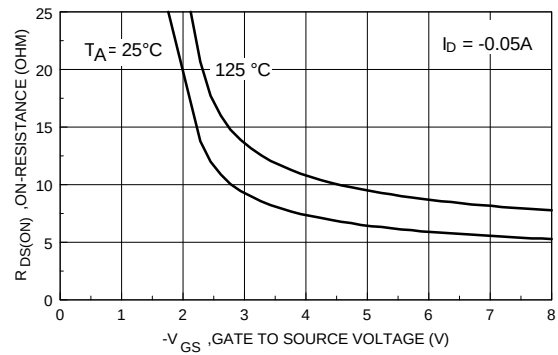


Figure 4. On Resistance Variation with Gate-To- Source Voltage.

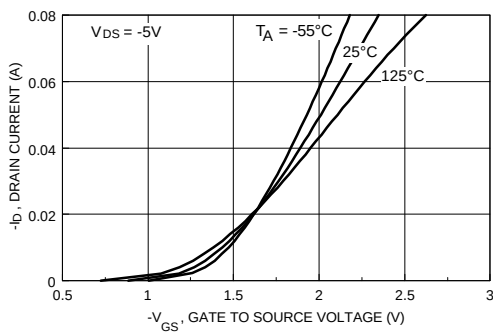


Figure 5. Transfer Characteristics.

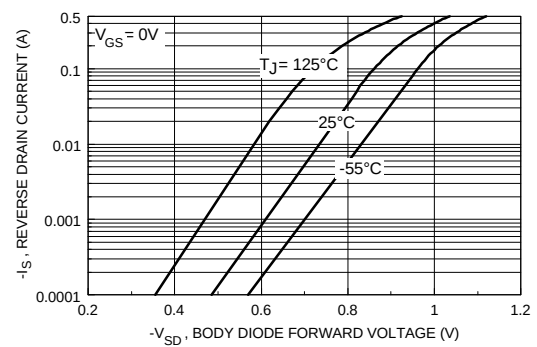


Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current and Temperature.

## Typical Electrical And Thermal Characteristics

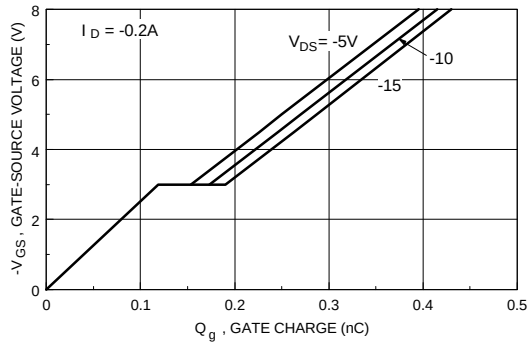


Figure 7. Gate Charge Characteristics.

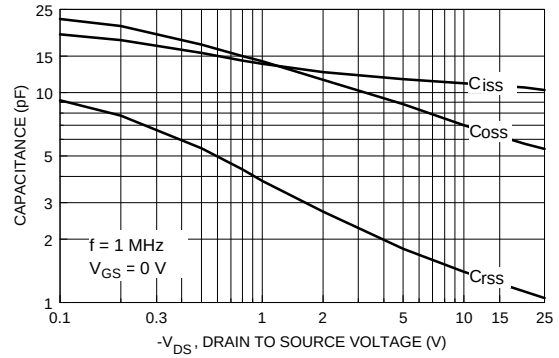


Figure 8. Capacitance Characteristics.

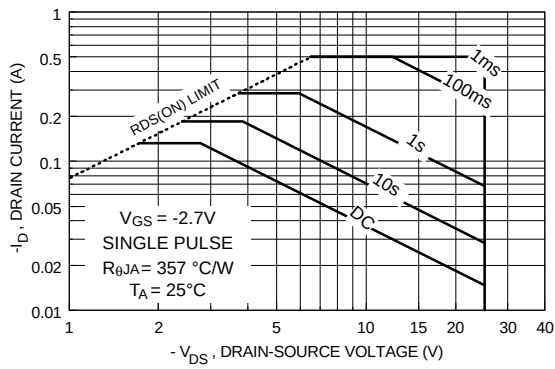


Figure 9. Maximum Safe Operating Area.

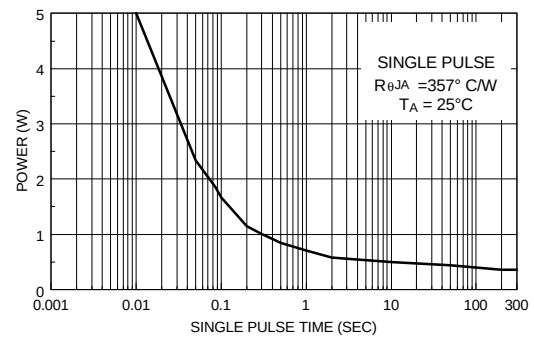


Figure 10. Single Pulse Maximum Power Dissipation.

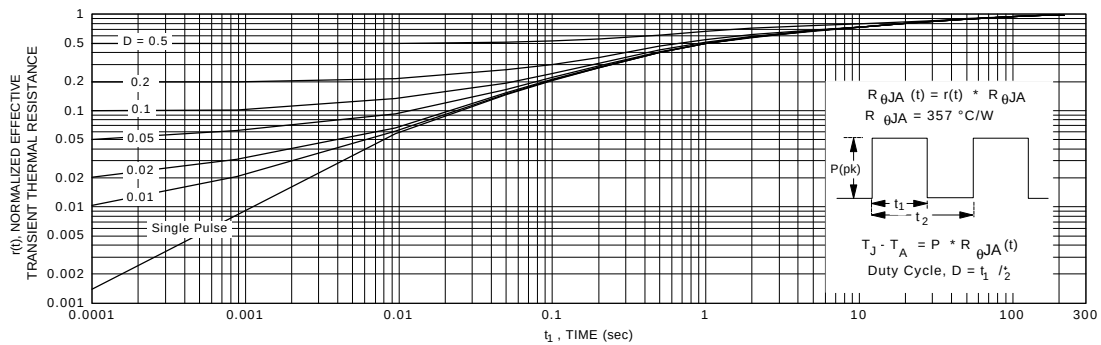


Figure 11. Transient Thermal Response Curve.



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>